

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2025年1月3日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	海通证券
时间	2025年1月3日 10:00。
地点	现场交流
上市公司参加人员姓名	董事会秘书：黄涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的汽车电子芯片有哪些已经量产供货了？明年量产的产品线会进一步增加吗？</p> <p>答：公司在汽车电子芯片方面已推出 12 条产品线，包括汽车域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用 DSP 芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等。截至 2024 年底，汽车域控制、动力总成、线控底盘、车身和网关控制、车联网安全和安全气囊点火芯片等领域均实现量产装车，2025 年随着量产项目的增加，上述领域 12 条产品线芯片有望进一步获得量产。</p> <p>2、请介绍一下公司在汽车电子芯片方面的中长期发展战略？</p>

	<p>答：首先，公司在架构上将持续研发和优化基于开源的 PowerPC 和 RISC-V 等指令集嵌入式 CPU 内核，以此进行汽车电子 MCU 芯片和混合信号芯片的开发与产业化应用。同时，公司将继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”战略，瞄准中高端汽车应用，全面布局细分应用领域，不断丰富产品系列；积极开发国产稀缺、技术壁垒高、实现难度大的产品，在产品性能上努力达到国际芯片巨头的同等水平，直面与国际芯片巨头进行竞争，持续推进国产替代。</p> <p>说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。</p>
<b>附件清单 (如有)</b>	无
<b>日期</b>	2025 年 1 月